

## MACHINE DE MARQUAGE LASER DE PCB

### Paramètres techniques

Item		LCA10/30C-S3	LCA10/30C-S5	LCB10/30C-S5	LCB10/30C-D5
Paramètres		CO <sub>2</sub> /fibre	CO <sub>2</sub> /fibre	CO <sub>2</sub> /fibre	CO <sub>2</sub> / fibre
Source	Longueur d'onde	10600nm/1064nm	10600nm/1064nm	10600nm/1064nm	10600nm/1064nm
	Puissance	30±0.5W	10±0.5W	10±0.5W	30±0.5W
Performance	Zone de marquage (mm*mm)	300×300	500×500	500×500	500×500
	Résolution de repositionnement (mm)	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1
	Largeur mini ligne (mm)	<0.15	<0.1	<0.1	<0.15
	Hauteur minimale des caractères (mm)	<0.3	<0.2	<0.2	<0.3
Configuration	Table	Retourneur	X-Y structure linéaire	X-Y structure linéaire	X-Y structure linéaire
	Positionnement	CCD	CCD	CCD	CCD
	Commande	IPC	IPC	IPC	IPC
	Système auxiliaire	PLC Mitsubishi	PLC Mitsubishi	PLC Mitsubishi	PLC Mitsubishi
	Dispositif auxiliaire	Extraction fumée à dépression	Extraction fumée à dépression	Extraction fumée à dépression	Extraction fumée à dépression
Environnement	Tension (V)	220	220	380	380
	Fréquence (KHz)	50	50	50	50
	Capacité (KVA)	3	2.5	6	5
	Phase	2	2	3	3
	Température (°C)	15-30	15-30	15-30	15-30
	Humidité	< 50%	< 50%	< 50%	< 50%
	Volume (mm*mm*mm)	700×1300×1700	1500×1740×1900	1700×1400×1500	2300×1900×1600